

2025

第五屆工程科技 技術應用研討會

論文 主題

(包含但不限於下列各領域)

- ① 工程科技(如土木、環工、AI..) 相關技術與應用
- ② 智慧製造
- ③ 機電整合自動化
- ④ 人工智慧技術與應用
- ⑤ 物聯網技術與應用
- ⑥ 半導體與材料

● 辦理地點

明新科技大學管理大樓一樓哈佛講堂

● 主辦單位

明新科技大學 工程學院、半導體學院

● 協辦單位

明新科技大學土環系、機械系、資工系
電機系、電子系、應材系、半導體系

● 聯絡人

陳鴻輝主任 03-5593142#3280、3281
0937-1351145

徵求論文 Call for Paper

近年來我國半導體技術、智慧物聯網、智慧製造、系統控制、綠色能源、大數據、人工智慧、數據管理、多媒體技術與5G等技術不斷精進，已成為驅動工業技術、工程科技應用快速發展。工程技術整合應用系統涵蓋科技領域非常廣泛，包含電子、電機、機械、光電、化材、環境、能源、通訊、資工、資管、多媒體虛擬實境等多方面。為增進產、學、研究在相關領域之交流，本校半導體學院與工程學院，經由本研討會公開徵求論文，並邀請各界代表，就相關領域主題共同投稿與研討，用以分享交流師生以及業界之研發成果，所有被接受之論文都將收錄在本研討會論文集，以供分享與交流。

投稿說明

- 截稿日期：2025/10/8
- 審查通知：2025/10/15
- 發表日期：2025/10/31
- 投稿費用：全程免費



- 請以全文投稿，A4紙張6-10頁，中文或英文皆可，全文將收錄於論文集
- 投稿與論文格式請參閱網址
<http://120.105.105.16>
- 投稿之論文若是格式不符合規定，主辦單位將逕行修改，不另行通知
- 論文內容若有涉及抄襲、造假、重複投稿等違反學術倫理者一律退稿